

各位

東海エレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 大倉 慎 名古屋市中区栄3丁目34番地14号 コード番号 8071 名証2部

(開示事項の経過)半導体製品の販売事業の譲受けに関するのれんの金額の確定等について

2020 年 4 月 1 日付で実施した藤田電機工業株式会社(愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長藤田 真史)からの半導体販売事業の一部の譲受けに関して、未確定としておりましたのれんの金額等が確定いたしました。また、当社は当該譲受けに伴う事業規模拡大と企業価値向上の取り組みのために当座貸越契約を締結し資金の借入れを実行いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

- 1. のれんの金額等について
 - ・事業譲受けに関して約9.6億円ののれんを2021年3月期第1四半期決算に計上しています。 本のれんは5年間で均等償却いたします。
- 2. 当座貸越契約の締結及び資金の借入れについて
 - ・半導体製品の販売事業及び運転資金などの必要資金を踏まえて、株式会社三菱 UFJ 銀行他 4 行と合わせて当座貸越枠計 130 億円を設定(契約締結日:2020年3月、契約期間:契約締結日より1年(自動継続)、担保の有無:無担保・無保証)し、2020年6月に54億円の資金の借入れを実行いたしました。

【資金借入の概要】

(1) 契 約 日:2020年6月26日

(2) 契約期間:借入実行日より1ヶ月

(3) 借入金利: 年利約0.5%

(4) 担保の有無:無担保・無保証

3. 今後の見通し

・今期に発生するのれん償却費、約 1.9 億円は 2020 年 4 月 28 日に公表した連結業績予想に織り込んでおります。

4. お問合せ先

・本件についてのお問合せは、下記までお願いします。

 管理本部
 本部長
 森田 誠

 経営企画室
 室長
 小林 敦司

TEL : 0.52 - 2.61 - 3.211